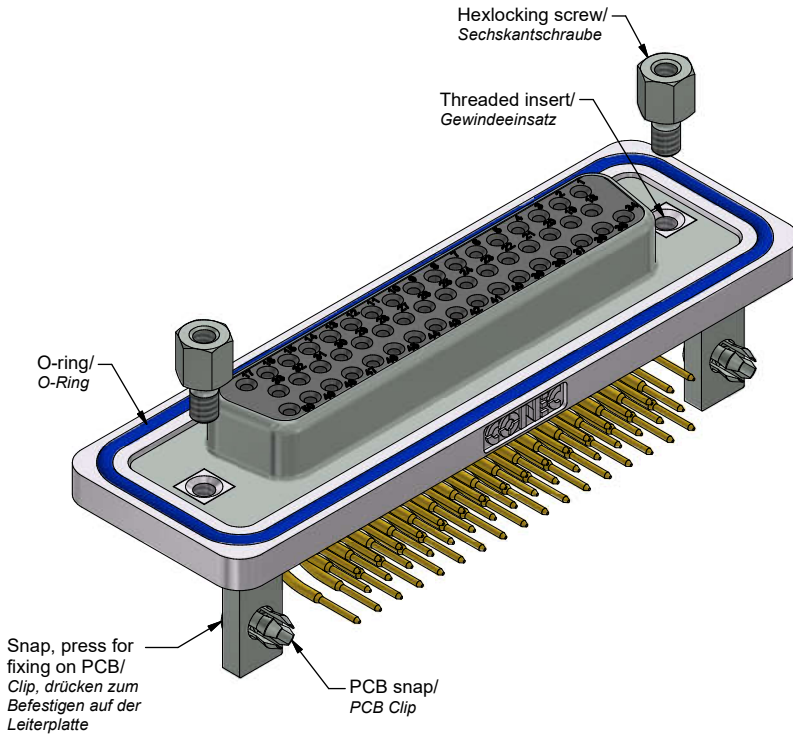
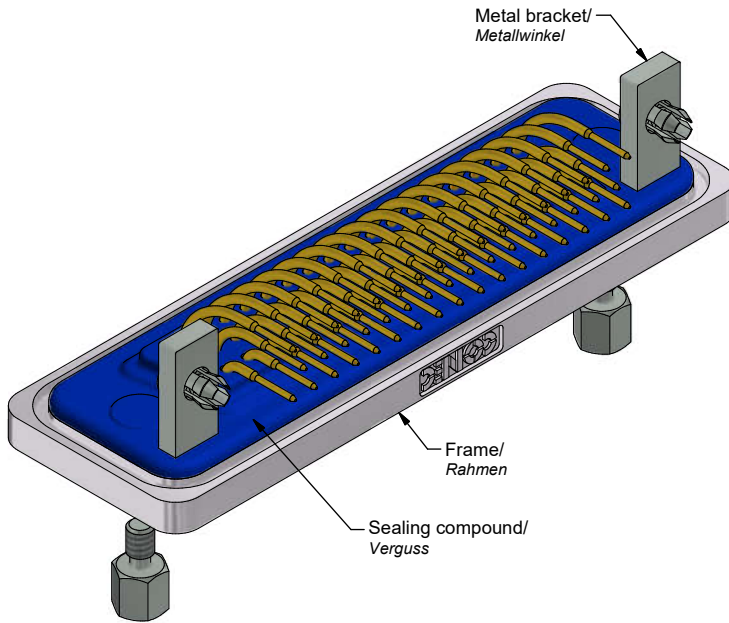


At all times water resistant connectors not in use should be covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.
 Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.



b Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5,0 A (CSA, VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 25 °C ... + 105 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Frame/ Rahmen:	GD-Zn, Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
O-ring/ O-Ring:	Silicone/ Silikon
Sealing compound/ Verguss:	PUR
Hexlocking screw/ Sechskantschraube:	Stainless steel/ Edelstahl
PCB snap/ PCB Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

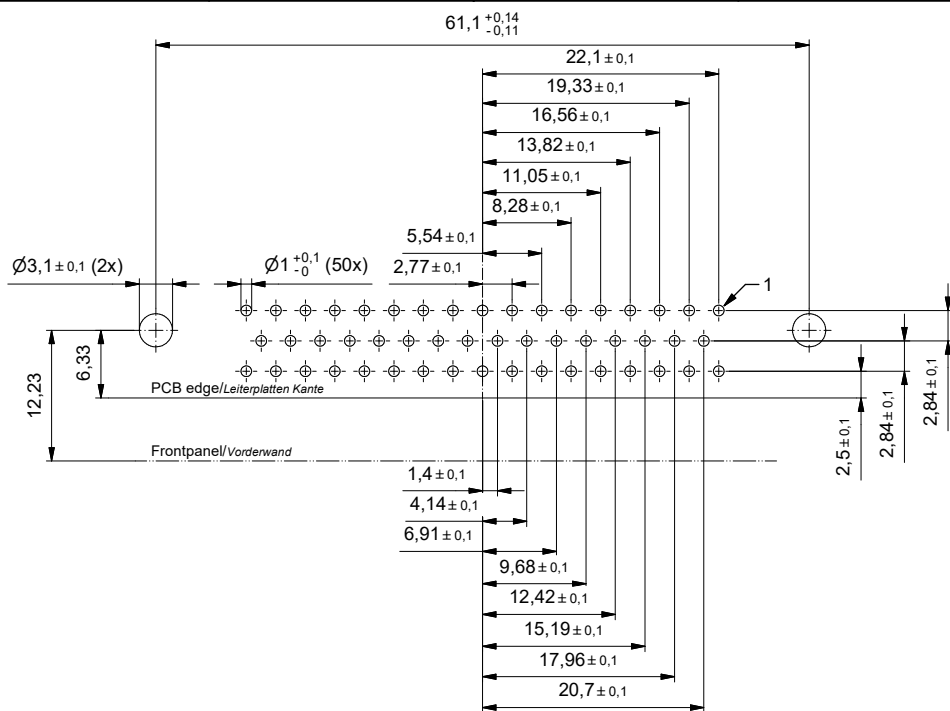
Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 sek. max.:
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 sek. max.
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/ recommended panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ empfohlener Montageausschnitt:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Rear panel thickness/ Rückwand Dicke:	1,0 mm min. ... 1,6 mm max.
PCB snap for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø 3,1mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
6STD50SAT99S40X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
6STD50SBT99S40X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
6STD50SCT99S40X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

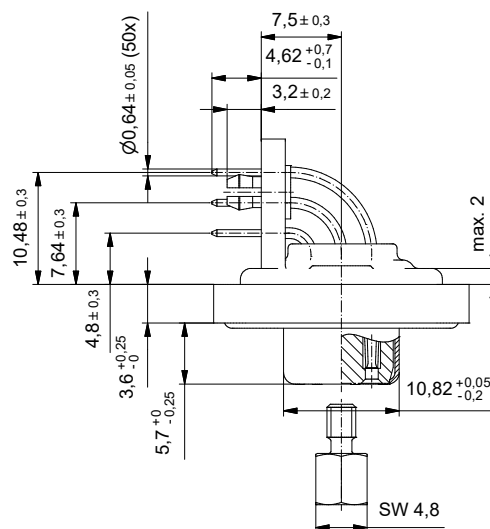
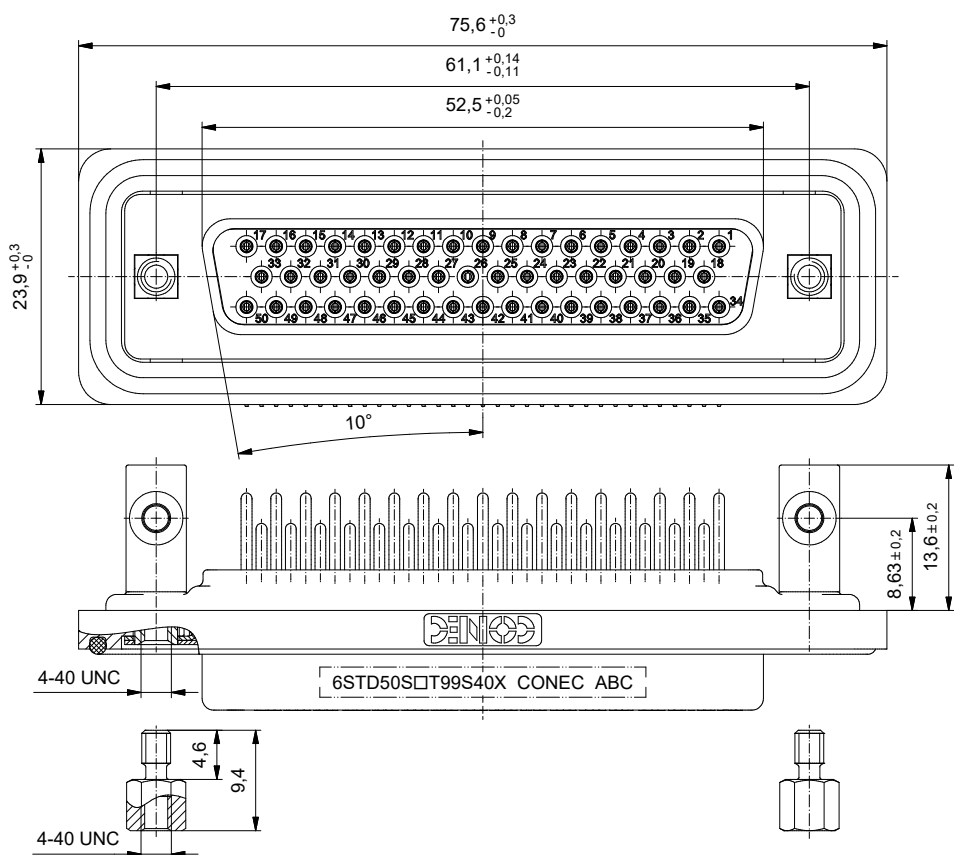
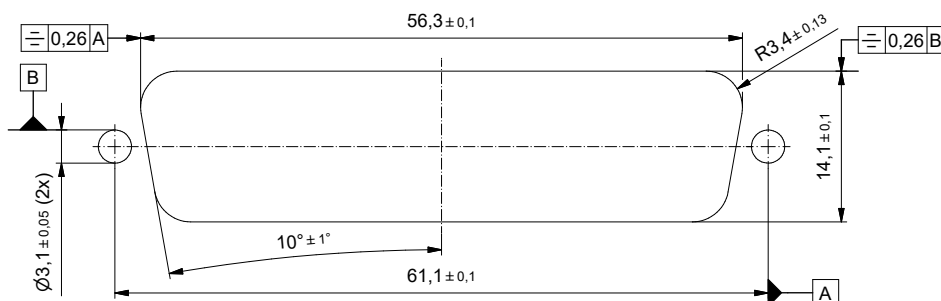
dim. in mm		D-SUB Female 50pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, PCB snap, hexlocking screw D-SUB Buchsenleiste 50pol. Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde, PCB Clip, Sechskantschraube	
drawn/ gez.	25.06.2008	Name	Sonnenberg
appd./ gepr.	25.06.2008		Mickenbecker
Index:	b Ä7634 19.12.2018 JLE	scale/ Maßstab:	2:1
Status:	In Bearbeitung	dwg no / Z.-nr.: 15K1A238	
RoHS compliant/ konform		DIN-A3	
		1 / 2	

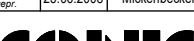
CONEC

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Recommended
panel cut-out/
empfohlener
Montageausschnitt:



				dim. in mm		D-SUB Female 50pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, PCB snap, hexlocking screw		
		drawn/ gez.	Date/Datum 25.06.2008	Name Sonnenberg		D-SUB Buchsenleiste 50pol. Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde, PCB Clip, Sechskantschraube		
		appd./ gepr.	25.06.2008	Mickenbecker				
Index: b Ä7634 19.12.2018 JLE		scale/Maßstab:				dwg no / Z.-nr.: 15K1A238		DIN- A3
Status: InBearbeitung		2 : 1						
RoHS compliant/ konform								2 / 2

CONEC